



ACUERDO N° 055
14 JUL 2017

Por el cual se aprueba la modificación del plan de estudios del
Programa de Diseño Industrial

**EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE
SUS ATRIBUCIONES LEGALES, Y**

CONSIDERANDO,

1. Que el Acuerdo No. 041 del 25 de julio de 2002 establece la organización y estructura curricular de la Universidad de Pamplona.
2. Que es función del Consejo Académico según lo consagrado en el Acuerdo No. 027 del 25 de abril de 2002, artículo 34 literal e, "Revisar, aprobar y supervisar los planes académicos y programas de investigación, asesoría y/o proyección social y producción que deba desarrollar la Universidad dentro del marco de planeación institucional y evaluar sus resultados, previo concepto favorable de los Consejos de Facultad".
3. Que por Acuerdo No.138 del 5 de diciembre de 2003, se creó el Programa de Diseño Industrial en la Universidad de Pamplona y por Acuerdo No. 134 del 17 de noviembre de 2016, se aprobó la actualización del Plan de Estudios del Programa de Diseño Industrial.
4. Que el Comité Curricular del Programa de Diseño Industrial en su sesión del 16 de marzo de 2017, y según consta en el Acta No. 002, establece que se hace necesario modificar el plan de estudios del Programa con el fin de acatar los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a inclusión de las siguientes asignaturas que figuran como extraplan según acuerdo 041 de 2002:
 - Actividad deportiva, recreativa y cultural.
 - Formación Ciudadana y cultura de la paz. (según acuerdo 025 de 2015).
 - Informática Básica.

Y la inclusión de los niveles de inglés (según acuerdo 023 de 2014).

5. Que el Comité Curricular del Programa de Diseño Industrial en su sesión del 16 de marzo de 2017, y según consta en el Acta No. 002, establece que se hace necesario un nivel de inglés adicional en el que se enfatice en Inglés Técnico.
6. Que el Consejo de Facultad de Ingenierías y Arquitectura en su sesión del 17 de mayo de 2017, y según consta en el Acta No. 022, acordó recomendar al Consejo Académico la aprobación de la modificación del plan de estudios del Programa de Diseño Industrial.





14 JUL 2017

055

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. - Apruébese la modificación del Plan de Estudios del Programa de Diseño Industrial en la metodología presencial ofertado en la sede de Pamplona con ampliación a Villa del Rosario, Norte de Santander.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El programa de Diseño Industrial consta de 154 créditos distribuidos en 10 semestres de la siguiente forma:

Tabla 1. Distribución semestral del pensum modalidad presencial.

PRIMER SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168114	Taller de diseño I	CFB	5	48	96	0	96	240	--
168240	Introducción al diseño	CFB	2	32	0	0	64	96	--
153002	Cátedra Faría	CSH	2	32	0	0	64	96	--
166103	Técnicas de Representación I	CFB	3	32	48	0	64	144	--
157003	Algebra y Geometría	CFB	3	48	0	0	96	144	--
167389	Informática Básica	CSH	1	0	48	0	0	48	--
TOTALES			16	192	192	0	384	768	

SEGUNDO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168257	Proyecto I	CFB	5	48	96	0	96	240	R-168114
168202	Arte y Tecnología	CFB	2	32	0	0	64	96	--
151024	Teoría del color	CFB	2	16	48	0	32	96	--
162003	Habilidades comunicativas	CSH	2	32	0	0	64	96	--
166104	Técnicas de representación II	CFB	3	32	48	0	64	144	R-166103
168002	Diseño gráfico y multimedia	CFB	2	16	48	0	32	96	--
162274	Inglés Nivel I	CSH	2	16	48	0	32	96	--
TOTALES			18	192	288	0	384	864	



14 JUL 2017

055
TERCER SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168258	Proyecto II	CFB	5	48	96	0	96	240	R-168257
168233	Historia del diseño	CFB	2	32	0	0	64	96	R-168202
164004	Educación ambiental	CSH	2	32	0	0	64	96	--
166105	Técnicas de representación III	CFB	3	32	48	0	64	144	R-166104
168246	Materiales de Ingeniería I	CFB	3	32	48	0	64	144	R-157003
168104	Ergonomía I	CFB	2	16	48	0	32	96	--
162275	Inglés Nivel II	CSH	2	16	48	0	32	96	R-162274
TOTALES			19	208	288	0	416	912	

CUARTO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168241	Investigación de diseño I	CFB	4	48	48	0	96	192	R-168258
151006	Estética 1	CFB	3	48	0	0	96	144	--
166106	Técnicas de representación IV	CFP	3	32	48	0	64	144	R-166105
166101	Diseño asistido por computador I	CFB	2	16	48	0	32	96	R-168002
168247	Materiales de Ingeniería II	CFP	2	32	0	0	64	96	R-168246
164335	Formación Ciudadana y Cultura de la Paz	CSH	1	16	0	0	32	48	--
162276	Inglés Nivel III	CSH	2	16	48	0	32	96	R-162275
TOTALES			17	208	192	0	416	816	





05

QUINTO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168259	Proyecto III	CFP	5	48	96	0	96	240	R-168258
168252	Presente del diseño	CFP	2	32	0	0	64	96	R-168233
151022	Semiótica del arte	CFB	3	48	0	0	96	144	--
168230	Ergonomía II	CFP	2	16	48	0	32	96	R-168104
168106	Ingeniería de proyectos I	CFB	2	16	48	0	32	96	R-168241
162284	Nivel Inglés IV	CSH	2	16	48	0	32	96	R-162276
TOTALES			16	176	240	0	352	768	

SEXTO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168260	Proyecto IV	CFP	5	48	96	0	96	240	R-168259 R-168241
150001	Electiva socio-humanística I	CSH	2	32	0	0	64	96	--
166102	Diseño asistido por computador II	CFP	2	16	48	0	32	96	R-166101
168110	Procesos de manufactura	CFP	3	32	48	0	64	144	R-168247
168107	Ingeniería de proyectos II	CFP	4	64	0	0	128	192	R-168106
TOTALES			16	192	192	0	384	768	

SÉPTIMO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168242	Investigación de diseño II	CFP	4	48	48	0	96	192	R-168260
150002	Electiva socio-	CSH	2	32	0	0	64	96	--



Formadores de líderes comprometidos con la región en la construcción de un nuevo país en paz



055

	humanística II								
159001	Comportamiento del consumidor	CFP	3	48	0	0	96	144	R-168230
168111	Productividad y competitividad	CFP	2	16	48	0	32	96	R-168107
165116	Política y legislación ambiental	CPR	2	32	0	0	64	96	R-168241
168221	Electiva profesional I	CPR	2	16	48	0	32	96	R-168241
TOTALES			15	192	144	0	384	720	

OCTAVO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168261	Proyecto V	CPR	5	48	96	0	96	240	R-168260
168207	Diseño asistido por computador III	CPR	2	16	48	0	32	96	R-166102
168113	Sistemas avanzados de manufactura	CPR	3	32	48	0	64	144	R-168110
165108	Gestión ambiental	CPR	2	16	48	0	32	96	R-165116
168222	Electiva profesional II	CPR	2	16	48	0	32	96	R-168221
171342	Actividad deportiva, recreativa y cultural	CSH	1	0	48	0	0	48	--
TOTALES			15	128	336	0	256	720	



055 NOVENO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
168262	Proyecto VI	CPR	5	48	96	0	96	240	R-168261 R-168242
168271	Tendencias del diseño	CFP	2	32	0	0	64	96	R-168252
164010	Ética	CSH	2	32	0	0	64	96	--
168103	Diseño concurrente	CPR	3	32	48	0	64	144	R-168113
165107	Estudio de impacto ambiental	CPR	2	16	48	0	32	96	R-165108
168223	Electiva profesional III	CPR	2	16	48	0	32	96	R-168222
TOTALES			16	176	240	0	352	768	

DÉCIMO SEMESTRE

Código	Nombre de la Asignatura	Componente	Créditos	HCD			HCI	HTS	Requisitos
				HT	HP	HTP			
166242	Trabajo de grado	CPR	6	96	0	0	192	288	R-168262
TOTALES			6	96	0	0	192	288	

Tabla 2. Resumen total del plan de estudios

CD	HCD	HCI	HTS
154	3872	3520	7392

Componente	CFB	CFP	CPR	CSH
Créditos	56	39	36	23
Porcentaje	36.36%	25.32%	23.37%	14.94%

Convenciones

- CD: Créditos
 HCD: Horas de Contacto Directo
 HT: Horas Teóricas
 HTP: Horas Teórico Prácticas
 HCI: Horas de Contacto Indirecto
 HP: Horas Prácticas
 HTS: Horas Totales Semestre
 CFB: Componente de Formación Básica
 CFP: Componente de Formación Profesional



055

CPR: Componente de Profundización
CSH: Componente Socio Humanístico

PARÁGRAFO UNO. Las asignaturas del Banco de Electivas Profesionales I, II y III son:

Tabla 3. Banco de Electivas Profesionales I

Código	Asignaturas
168307	Ecodiseño I (El ecodiseño como herramienta de competitividad)
168335	Sostenibilidad
168302	Diseño de empaques, envases y embalajes I
168312	Estética del consumo I (Estética de la adquisición)

Tabla 4. Banco de Electivas Profesionales II

Código	Asignaturas
168308	Ecodiseño II (Metodologías de ecodiseño)
168310	Empresa Ecológica
168303	Diseño de empaques, envases y embalajes II
168313	Estética del consumo II

Tabla 5. Banco de Electivas Profesionales III

Código	Asignaturas
168309	Ecodiseño III (Mejora ambiental de productos y procesos).
168329	Producto Ecológico.
168304	Diseño de empaques, envases y embalajes III
168314	Estética del consumo III (Estética del desecho)

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los cursos presentes en el Banco de Electivas Profesionales la oferta dependerá de la disponibilidad horaria, del talento humano, de los recursos y de la demanda esperada.

ARTÍCULO TERCERO. - Los requisitos de grado serán los estipulados por el Reglamento Estudiantil de Pregrado vigente.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente modificación del plan de estudios aplica a partir del primer semestre académico de 2018, y solo para estudiantes que ingresen luego de la aprobación del presente acuerdo. No aplica plan de asimilación para estudiantes antiguos.

ARTÍCULO QUINTO. - El presente acuerdo rige a partir de su expedición y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,





055

Laura Patricia Villamizar C.
LAURA VILLAMIZAR CARRILLO
Presidente

Nelson Adolfo Mariño
NELSON ADOLFO MARIÑO
Secretario General.

V°B°. Laura Villamizar Carrillo
Vicerrectora Académica

Proyectó: Carlos Manuel Luna Maldonado
Director Programa de Diseño Industrial

Judith Cristancho Pabón
V°B°. Judith Cristancho Pabón
Directora Oficina del SAAI

